量产烧录指南

文件标识: RK-SM-YF-180

发布版本: V1.2.3

日期: 2023-02-09

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文介绍RK平台的量产烧录方案,包括如何制作烧录镜像、烧录工具使用和常见问题处理。

支持产品

芯片名称	内核版本	
RK3326	Linux4.4,Linux4.19	
RK3399	Linux4.4,Linux4.19	
RK3368	Linux4.4,Linux4.19	
RK3288	Linux4.4,Linux4.19	
RK3328	Linux4.4,Linux4.19,Linux3.10	

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

生产技术人员

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	刘翊	2016-07-18	初稿
V1.1.0	刘翊	2017-02-14	增加RK3328支持
V1.2.0	刘翊	2019-11-13	增加Linux4.19支持
V1.2.1	黄莹	2021-05-19	修改格式
V1.2.2	刘翊	2022-05-26	ID From RK-SM-YF-179 to RK-SM-YF-180
V1.2.3	赵仪峰	2023-02-09	修改EXT CSD配置说明

目录

量产烧录指南

量产烧录方案

方案一(USB升级方案)

方案二(SD升级方案)

方案三(烧录器升级方案)

工具使用

FactoryTool批量烧录工具

OemTool(制作Demo镜像工具)

SD_Firmware_Tool(SD升级卡制作工具)

SpilmageTool(烧录器镜像制作工具)

制作升级固件

步骤

烧录器设置

EMMC烧录数据:

EMMC EXT_CSD配置信息:

常见升级问题

下载Boot失败一

下载Boot失败二

准备IDB失败

下载IDB失败

下载固件失败

量产烧录方案

方案一(USB升级方案)

步骤1:制作update.img升级固件

步骤2:使用FactoryTool进行批量烧录

方案二(SD升级方案)

步骤1:制作update.img升级固件

步骤2:使用SD_Firmware_Tool工具制作固件升级的SD卡

步骤3:插入升级SD卡,重新上电,进行固件烧录

方案三(烧录器升级方案)

步骤1:制作update.img升级固件

步骤2: 使用SpilmageTool工具制作烧录器的烧录文件

步骤3:存储芯片接入烧录器,进行固件烧录

工具使用

FactoryTool批量烧录工具



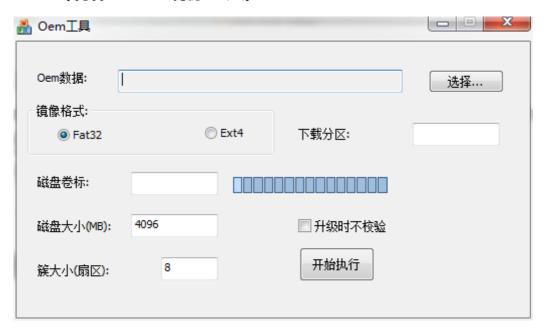
使用步骤:

点击"固件",选择升级固件

如果有烧录Demo镜像,则勾选"Demo"选择Demo镜像(可选),Demo镜像制作见OemTool工具使用点击"启动",开始自动检测升级设备

连接升级设备,工具检测到后,自动开始升级

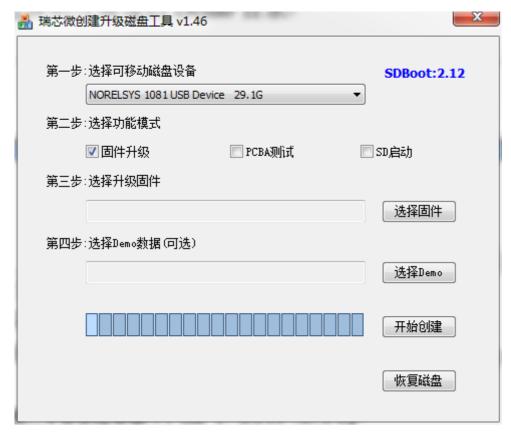
OemTool(制作Demo镜像工具)



制作Demo镜像步骤:

- 1. 点击"选择...",选择制作镜像的Demo目录
- 2. 勾选"Fat32", 目前只支持Fat32格式镜像
- 3. 设置"磁盘大小",只要大于user分区的容量,按100M对齐即可
- 4. 点击"开始执行",成功后会在工具目录下生成一个OemImage.img镜像文件

SD_Firmware_Tool(SD升级卡制作工具)



SD升级卡制作步骤:

- 1. 从下拉列表中,选中要制作的SD卡或U盘
- 2. 勾选"固件升级"
- 3. 点击"选择固件",选择update.img升级固件
- 4. 点击"开始创建"

SpilmageTool(烧录器镜像制作工具)



烧录器镜像制作步骤:

- 1. 点击"选择固件",选取update.img升级固件
- 2. 存储使用Emmc时,勾选"数据区预留"
- 3. 存储使用Emmc时,空白填充选择0,存储使用nandflash时,空白填充选择0xFF
- 4. 点击"生成文件",成功时会在工具目录下生成boot0.bin和data.bin。emmc情况只使用data.bin,nandflash情况需要使用boot0.bin和data.bin

制作升级固件

步骤

1. 在Android源代码目录下,运行mkimage.sh脚本带上ota参数,生成system.img、boot.img和recovery.img等,将其拷贝到rockdev的image目录下。

2. 在AndroidTool的rockdev目录下,执行mkupdate.bat批处理,生成update.img升级固件.ubuntu下执行mkupdate.sh脚本生成。下图为mkupdate.bat内容:

```
2 Afptool -pack ./ Image\update.img
3
4
5 RKImageMaker.exe -RK31 RK3188Loader(L)_V2.10.bin Image\update.img update.img -os_type:androidos
```

重点关注-RK31这个参数,它需要跟设备匹配。如果不清楚这个值,可以通过下面方法获得:

• 打开androidtool工具,进入高级功能,选择这个方案的loader文件,点击"下载"



• 点击下方的"读取Chip信息",右方会打印出以下信息,Image Chip Flag就是那个参数

```
获取ChipInfo开始
Chip Tag: 33 33 30 43
Image Chip Flag: -RK330C
获取ChipInfo成功
```

烧录器设置

EMMC烧录数据:

EMMC分为3个部分,USER区,BOOT1区和BOOT2,只需要烧录USER分区即可,烧录的文件为SpilmageTool生成的data.bin。

EMMC EXT_CSD配置信息:

全部使用默认值,不需要配置。

```
EXT_CSD[167] = 0x1f (默认值)

EXT_CSD[162] = 0x0 (默认值)

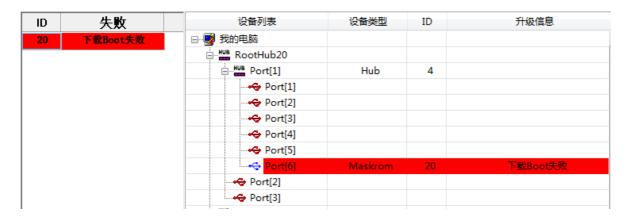
EXT_CSD[177] = 0x0 (默认值)

EXT_CSD[178] = 0x0 (默认值)

EXT_CSD[179] = 0x0 (默认值)
```

常见升级问题

下载Boot失败一



日志提示:

可能的原因:

- 1. USB信号不好(检查usb线路上的电容和电阻参数是否正常, usb供电是否正常)
- 2. 主控虚焊或者电源供电问题

下载Boot失败二



可能的原因:

DDR颗粒或者走线问题

准备IDB失败



可能的原因:

Flash虚焊或者不支持的颗粒

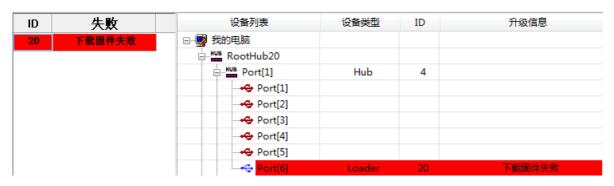
下载IDB失败

ID	失败	设备列表	设备类型	ID	升级信息
20	下载IDB失败	□ ■ 我的电脑			
		⊟HUB Port[1]	Hub	4	
		← Port[2]			
		← Port[3]			
		← Port[4]			
		← Port[5]			
		← Port[6]	Loader	20	下载IDB失败

可能的原因:

- 1. USB通讯问题(断电重试,需要使用有源usb hub)
- 2. DDR稳定性问题(使用DDR测试工具进行稳定性测试)

下载固件失败



可能的原因:

- 1. USB通讯问题(断电重试,需要使用有源usb hub)
- 2. Flash问题(使用AndroidTool擦除flash重试)